

2013年 関西表面技術シンポジウム 次世代めっき技術の開拓と産業利用

電気鍍金研究会
表面技術協会関西支部
表面技術協会ウェットプロセス研究部会

電気鍍金研究会の「次世代めっき技術連携開発プロジェクト第2期」のキックオフと表面技術協会関西支部の特別講演会を兼ねて表記のシンポジウムを開催いたします。

多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時： 平成25年7月24日(水) 13:00～17:00

会場： 大阪鍍金会館 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14)

JR環状線 玉造駅 下車徒歩5分

参加費： 会員 3,000円, 学生 1,000円, 非会員 6,000円 (いずれもテキスト代含む)

申込方法： 参加希望者は、申込み書に必要事項をご記入の上、7月5日(金)までにファックスでお申し込みください。なお、参加費は当日徴収いたします。

申込先： 電気鍍金研究会事務局 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14 大阪鍍金会館内)
TEL/FAX 06-4259-6890

定員： 90名 (先着順)

プログラム

講演：

- | | |
|---|-------------|
| 1. 非懸濁硫酸塩水溶液からのZn-活性金属酸化物の複合電析
(九州大学) 中野博昭 | 13:00-14:00 |
| 2. サーテック永田での産学官共同研究への取り組み
(サーテック永田) 永田教人 | 14:00-15:00 |

ポスタープレゼンテーション：

15:20-17:00

- 高耐食性Zn-Ni-シリカ複合めっきの開発
(広島工業大学*, 岡山県工業技術センター**) 日野 実*, 村上浩二**, 村岡 賢**
- めっき膜に共析する水素と微細構造の関係
(兵庫県立大学) 八重真治, 福室直樹, 松田 均
- めっき法によるナノ粒子を使わないナノ複合材料の創製
(岡山大学) 林 秀考
- 電解法による触媒電極の開発
(大阪府産技研) 中出卓男, 西村 崇, 森河 務
- 環境負荷物質を使用しない高分子基板の表面改質とめっきへの応用
(大阪市工研) 小林靖之, 池田慎吾, 藤原 裕
- 金属-絶縁物同時無電解析出法による金属-絶縁物コンポジット膜の作製
(奈良工業高等専門学校) 藤田直幸
- ニッケルアレルギー対策用スズ-鉄合金めっきプロセスの実用化に関する研究
(兵庫県工業技術センター) 園田 司
- 電子デバイス・電池用めっき材料に関する研究
(大阪府立大学) 近藤和夫, 横井昌幸, 岡本尚樹

※ポスタープレゼンテーションは、発表時間中に発表者と聴講者が自由に質疑応答できます。

「次世代めっき技術連携開発プロジェクト」の企業と研究者のマッチングのために活用ください。

F A X 送 信 票

平成 25 年 月 日

電気鍍金研究会 事務局 御中

(F A X : 0 6 - 4 2 5 9 - 6 8 9 0)

2013 年 関 西 表 面 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム
次 世 代 め っ き 技 術 の 開 拓 と 産 業 利 用
参 加 申 し 込 み

氏名 _____

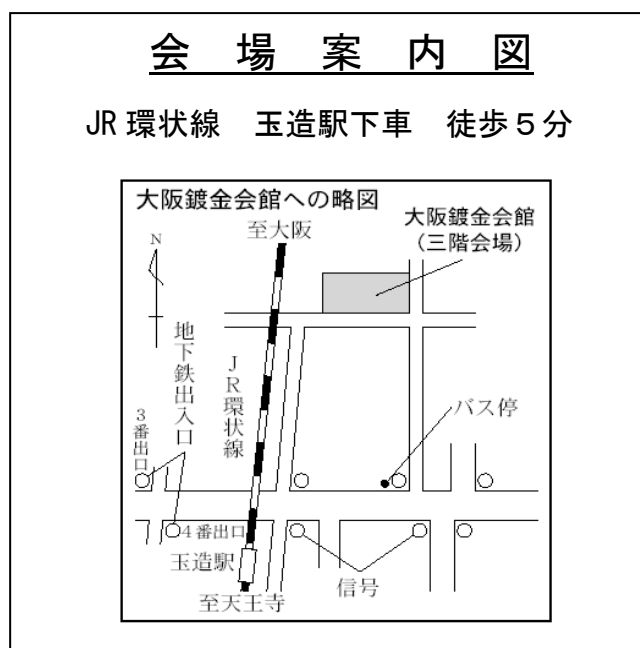
社名/所属 _____ 部署 _____

住所 〒 _____

TEL _____ FAX _____

会員資格 (該当するものを全てチェックして下さい)

電気鍍金研究会 表面技術協会 学生 会員外



申込先：電気鍍金研究会事務局 TEL/FAX 06-4259-6890

大阪市東成区中道 3-1-14 大阪鍍金会館